



Strona główna > Wyposażenie serwisu > Sprzęt lutowniczy > Platformy reballing BGA > AMAOE Mbga-B14 BGA platforma do reballingu wraz z sitami dla CPU Exynos

AMAOE Mbga-B14 BGA platforma do reballingu wraz z sitami dla CPU Exynos

ID produktu: 22950

Cena netto: **226,83 PLN**

Cena brutto: **279,00 PLN**

Waga: **1,00 kg**

Opis produktu:

AMAOE Mbga-B14 BGA platforma do reballingu wraz z sitami dla CPU Exynos Platformy do reballingu to wysokiej jakości produkty, umożliwiające ponowne precyzyjne stworzenie kulek łączących górną oraz dolną część płyty głównej oraz do usuwania kleju. Wykonane z wysokiej jakości kamienia syntetycznego, odporne na wysokie temperatury i szybko się schładzającego. CPU Exynos 9820 9815 9611 9609 9610 8895 8890 7904 7884 7885 7880 7870 7580 7570 7420 3475 1080 980 880.

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)

